

PCB 制作要求	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
	传感器小 板PCB	SVB-S-TH_PCB	V1.0	1	2021-08-03
<b>PCB 名称</b>	SVB-S-TH-20210401	<b>数量</b>	块		
<b>单板尺寸</b>	9*30MM	<b>板厚</b>	1.0MM		
<b>基板层数</b>	两层板	<b>基板材质</b>	FR-4 TG150 玻纤板		
<b>防焊油墨</b>	绿色				
<b>文字油墨</b>	白色				
<b>完成铜厚</b>	内层: 1.0 OZ 外层: 1.0 OZ				
<b>过孔处理</b>	涂覆绿油				
<b>表面处理</b>	无铅喷锡				
<b>标记</b>	在板子 Bottom Overlay 层的空白处注明生产日期 “厂商单位名称首字母缩写 + 年月日”的方式, 如: NXT20201026				
<b>拼板数量</b>	8*3 拼板出货, 留 5mm 工艺边, 预留 2 个 mark 点 ;				
<b>联系人</b>	技术问题请咨询 王飞: 15757177021 商务问题请咨询 于祥飞: 13910742406				
<b>备注</b>	1、不允许在未经我公司同意而改动我公司提供的技术文件资料; 2、不接受打叉板; 3、所有到货的线路板, 必须与设计图纸一致; 4、对于与设计图纸不一致的线路板, 我公司拥有“退货和进行索赔”的权力;				
编制	王飞	审核		批准	
日期	2021-08-03	日期		日期	